

# 風險事項提醒

- 本簡報由 <u>泰碩電子股份有限公司</u> (本公司) 提供,本簡報所含資料僅以當時之情況為準,本公司不會就本文公開後所發生任何變動更新或修正內容。
- 本簡報資料含有前瞻性敘述。這些前瞻性敘述將受風險、不確定性、假設或 其它因素影響,有可能導致公司實際營運結果與簡報陳述有重大差異。
- 受邀與會之賣方(sell-side)研究員、券商自營部門人士,及投資先進等,在本業績發表會上,**請不要以手機 (或任何形式)發送訊息**;另外,在各投資先進之內部報告上,**請不要書寫本公司之客戶名稱**,感謝幫忙。



關於泰碩

產業趨勢&市場機會

• 5G新市場 挹注 成長新動能

財務表現

Q & A





Home

About TaiSol

News

Products



# 整體散熱解決方案

泰碩電子公司 專營散熱解決方案,為資深級PC散

熱零件廠商。近年啟動轉型,面對5G世代,5G基站與

5G智慧手機帶來新型散熱產品<br/>旦需求激增,憑藉在PC

PC產業淬練之技術資本,泰碩成功開創5G新應用和新

**市場商機**,為台灣企業在美中對抗中取得絕佳立足點

及未來發展基礎。2019年合併營收新台幣46.7億元,

較去年同期成長35%,每股盈餘3.38元。

CONFIDENTIAL TaiSol (

# 認識泰碩

#### 泰碩電子股份有限公司 TaiSol Electronics Co., Ltd.

成立時間:1994年9月23日

資本額 : 新台幣 8.65億

上市日期: TWSE, 2013年12月13日

經營團隊:董事長:余清松先生

總經理: 梁竣興 先生 營運長: 林展列 先生

主要產品:

#### 散熱器產品

- 散熱片、散熱模組
- 熱導管、均溫板
- 水冷板及水冷散熱系統
- 熱交換器、制冷晶片散熱器
- 散熱關鍵零組件 吹脹板
  - 台北總部
  - 中國研發/製造中心
- 全球據點: 美國/日本銷售中心
  - 全球經銷商

- 消費性電子
- 企業運算
- 5G/4G 通訊
- 車用
- 新能源應用/軌道交通
- 手持電子裝置(手機)
- 工業及醫療相關



# 重大紀事

1994 成立 總公司 製造中心 製造中心 製造中心 製造中心 展用 2013 下PO上市 應用

開發 多元散熱產品組合

自行研投及製造 熱導管取得 Dell/HP 認証供應商資格 轉型 多元產業應用 投入伺服器、通訊及 工業領域 擴大投入新技術 聚焦新興產業 及應用趨勢

07





CONFIDENTIAL TaiSol

# 整合商業模式及市場趨勢



# Consumer Electronics

PC Smartphone Tablet/Mobile Devices Gaming/Projector





# Enterprise Computing

Serve System
Data Center
Cloud Computing
Work Station





Telecom

5G/4G Base Station Telecom Data Center Network Equipment AIoT Devices





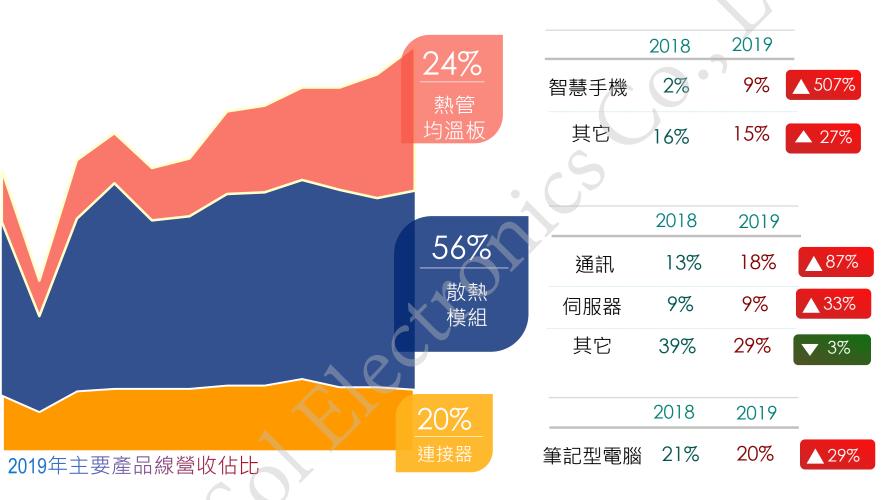
Industrial Application

LED/Lighting
Renewable Energy- Transportation
In-Car Media Platform
IGBT Inverter Power-Module



ICT科技

### 營收佔比 & 年度成長 -- 依產品線--



2019 營收總金額 NT\$ 4,669,367,414

年度成長 35%

09





# 中國 5G 市場

中國5G市場規模已達人民幣5,600億元,預期2030年將成長至人民幣4.35兆元,估計市場規模將在2021年達成長最高峰。

5G產業鏈分為基站系統、網路架構、終端 設備和應用場景四大部分,未來中國5G產 業整體市場規模將逾兆元水準,從5G技術 特點和產業發展變化等方面考量,投資機 會主要集中基礎設施端和應用場景端。

600 百萬 連接數

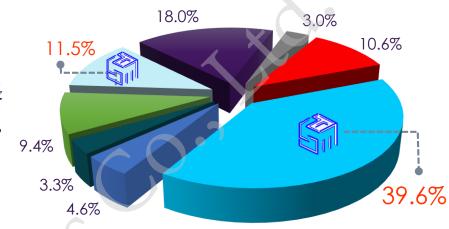
至2025年的5G 連接 (全世界之最)

\$173, 百萬投資

至2025年 5G 網絡建設投資額 (5G 基地台 & 通信設備佔大宗)

550,000<sub>+ 座基地台</sub>

至2020年 5G 基地台正式營運數量 (中國3大電信業營運)



	Proportion of investment %	Item				
3.0%	3.0	■ Base Station Antenna 基站天線				
10.6%	10.6	■ Base Station Radio Frequency 基站射頻				
39.6%	39.69	■ Communication Network Equipment 通信網絡設備				
4.6%	4.6	Optical Module 光模塊				
3.3%	3.3	■ Optical Fiber & Cable 光纖光纜				
9.4%	9.4	■ Network Planning & Operation 網絡規劃運維				
11.5%	11.5	■ System Integration & Application Service 系統集成與應用服務				
18.0%	18.0	■ Others 其它				
.2 trillion	¥1.2 trillio	2019 – 2025 總投資額				
	¥1					

資料來源: GSMA, CIACT, and Qianzhan Industry Research Inst, 2019

# 5G 引領產業變革及應用商機

萬物互聯及AI應用 爆發

更快

增強移動寬帶 eMBB

**里**伏

AR/VR

智能家居

高清視頻

智能城市

自動駕駛

車聯網

智慧工業

智能零售

遠程醫療

終端

通信

應用

更多

海量機器連接

**mMTC** 

通訊網絡架構 調整重構

開源化

邊緣化

平台化

更穩定

高可靠低時延連接

URLLC

天線、基站、射頻設備等

通訊基礎設施 全面升級

高智能

高頻率

高密度





5G晶片





# 鎖定新市場 & 產品定位



#### 5G 設備與應用

東莞泰碩泗陽泰碩

5G商轉在即,產業、通信、終端服務應用等持續增長,泰碩在整體5G生態中,可搭配產業鏈包括營及設備商之基站建設及組網架構、ICT資通訊產業之終端設備及通信服務,供應完整熱管理產品線,帶動高成長業務。



a

S

0

# 新時代物聯網 推升 事業成長動力

無線基地台通訊網絡設備







- 無線接入設備
- 交換設備
- 網絡傳輸設備

終端設備(CPE) & 通信應用







- 智慧手機
- 智慧穿戴裝置
- 移動智能網絡中心/裝置



THERMOSYPHON **INTEGRATED** HEAT SINK

> (ACTIVE ANTENNA UNIT, **AAU** EMPLOYED)

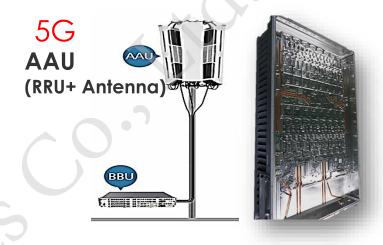


BASE BOARD **HEAT SINK** 

LIQUID COOLING

# 5G 通信散熱解決方案

- 2019年主要客戶在 AAU2.0 出貨數量預估
   50,000~60,000座 (1座基站配備3台AAU),客
   戶預計可取得中國整體5G基站 總數之1/3份額。
- AAU3.0 於2019年7-9月完成技術定案,11月定型量產規格。,泰碩保持合格供應商之首選地位.模具修整完畢於2020年Q1試量產。
- 中國電信營運商策略考量,AAU3.0招標由延至
   12月啟動,2020年Q1小批量生產,Q2 量產, 目標客戶總需求由原 擴增至 5,000台/天。



受新冠肺炎疫情干擾,中國加快新基建進度,進入5G基站大規模投入建設期,三大主要電信運營商宣布將在2020年底前完成55萬座5G基地台部署

泰碩電子連接三年 (2017-2019) 榮獲中國中興通訊
"最佳交付支持" 及 "最佳質量表現" 獎章肯定

4G BBU
5G BBU
5G AAU2.0
5G AAU2.0
5G AAU2.0
5G AAU2.0
5G AAU2.0

2020

#### 終端設備(CPE) & 通信應用







- 智慧手機
- 智慧穿戴裝置
- 移動智能網絡中心/裝置



#### Smartphone/ Mobile Devices

- High power ultra-slim heat pipe
- Ultra-slim vapor chamber



#### Mobile Broadband Application

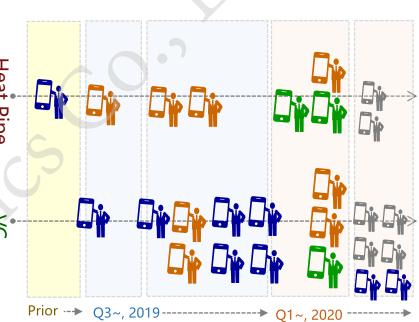
- Heat pipe heat sink assembly
- Thermal module with VC soldering



# 智慧手機/手持裝置 散熱解決方案

- 手機熱管於2018年第四季開始出貨國際品牌客戶。
- 手機均溫板於2019第三季開始出貨國際品牌客戶。
- 目前熱管及均溫板同時出貨,依需求均溫板產能持續擴換續擴增,2019年7月起營收亦隨產能開出逐月提高。
- 至2019年底均溫板出貨量達3KK/月,熱管維持 2KK/月,目前訂單能見度達 2020年3月份,與主 要手機品牌大廠之預研開發項目仍持續進行。
- 主要客戶之專案數及時程分佈如右圖所示。





(- 隨著5G手機開發時程,市場對均溫板需求 在近幾將將帶來潛在爆發力。已依需求階 段性擴充均溫板產能。近年已成功打入三 星, 華為, Oppo/Vivo 及 小米 之主流品牌 大廠之供應鏈,相較於熱管解熱方案,均 溫板可在5G手機上達較佳散熱效果,預期 在 2 0 2 0 年 起 逐 步 擴 大 需 求。

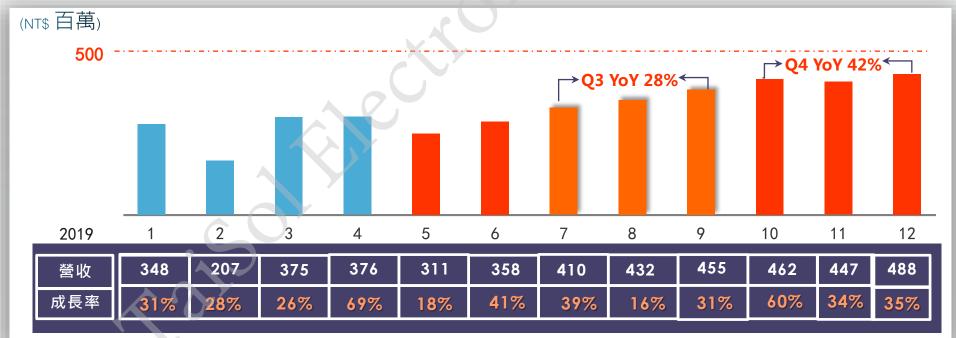




# 歷年成長及2019年營收表現

聚焦5G世代產業新應用,以5G建置為首, 投入智慧手機、行動裝置、AloT終端設備、 資料中心&雲端運算、電動車載系統、新 能源及未來交通等多元散熱應用。公司 累積營運績效,成長力道強勁,面對2020 年業績表現保持正面信心強度。





### 財務表現 摘要









# 歷年 現金股利

每股盈餘: NT\$ 3.38

現金股利: NT\$ 2.10

(NT\$)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
每股盈餘	2.38	1.90	2.71	0.51	1,80	3.38
現金股利 (元/股)	1.99	1.50	2.20	0.30	1.20	2.10



23

# 合併綜合損益表

NT\$ 百萬	2017	2018	2019	成長率 YOY
營業收入	3,063	3,459	4,669	34.96%
營業毛利	703	703	1,098	56.04%
營業費用	571	565	655	15.99%
營業利益	132	139	443	219.23%
營業外收入及支出	(79)	26	(25)	
稅前淨利	53	164	418	154.13%
所得稅	18	28	125	
稅後淨利	35	137	293	113.73%
每股盈餘(NT\$)	0.51	1.80	3.38	87.78%
毛利率	22.94%	20.33%	23.51%	
營業費用率	18.63%	16.33%	14.03%	
營業利益率	4.30%	4.01%	9.48%	
淨利率	1.15%	3.96%	6.27%	

# 合併資產負債表

NT\$ 百萬	2017	2018	2019	成長率 YOY
總資產	2,569	3,525	4,332	22.90%
現金及約當現金	411	711	600	(21.28%)
應收帳款	1,214	1,639	2,140	30.39%
存貨	342	439	460	4.64%
固定資產	350	367	537	46.37%
總負債	1,581	2,131	2,727	27.94%
應付帳款	307	384	220	(42.73%)
金額機構借款	867	1,032	1,177	14.07%
總股東權益	988	1,394	1,605	15.20%
應收帳款周轉天數	130	151	148	
存貨周轉天數	49	51	45	
應付帳款周轉天數	122	125	112	
股東權益報酬率	3.36%	11.49%	19.51%	
資產報酬率	1.54%	4.61%	7.8%	



www.taisol.com sales@taisol.com